

中華民國專利證書

發明第 I 632169 號

發明名稱：高分子複合材料、高分子複合材料的製造方法，
使用高分子複合材料的電容器封裝結構及電容器
封裝結構的製造方法

專利權人：鈺邦科技股份有限公司

發明人：林傑、林清封、陳明宗

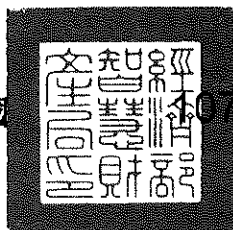
專利權期間：自 2018 年 8 月 11 日至 2036 年 12 月 8 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



107 年 8 月 11 日



注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。